



Elementy elektroniczne

dr inż. Piotr Ptak

Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Podstaw Elektroniki

A-303, pptak@prz.edu.pl, tel. 178651113 konsultacje: pn. – cz. 11-12



Plan wykładu



Dioda prostownicza, zastosowania

- Złącze skokowe i liniowe
- Charakterystyka I-V złącza P-N
- Parametry małosygnałowe diod
- Modele diod
- Zastosowania diod

Elementy elektroniczne I





Równanie Shockleya

$$I = I_0(e^{\frac{U}{U_T}} - 1)$$

 $I_{\scriptscriptstyle 0}$ – prąd nasycenia nośników mniejszościowych

$$U_T = \frac{kT}{q} \approx 26 \ \mathrm{mV} \ (T = 300 \ \mathrm{K})$$
 -potencjał termiczny

Elementy elektroniczne I – złącze P-N

3

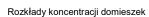


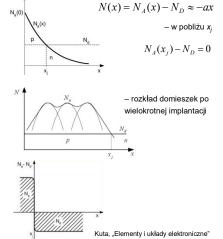
Złącze P-N



Metody wytwarzania złącz P-N

- Złącze dyfuzyjne dyfuzja pierwiastka donorowego lub akceptorowego z fazy gazowej lub ciekłej – złącze liniowe.
- Złącze implantowane –
 bombardowanie kryształu jonami domieszki
 rozpędzonymi do dużej energii (~ 10-200
 keV) dokładne i precyzyjne
 domieszkowanie złącze skokowe.
- Złącze epitaksjalne nanoszenie warstwy epitaksjalnej półprzewodnika z fazy gazowej lub ciekłej wzbogaconej o pierwiastki domieszek – złącze skokowe.





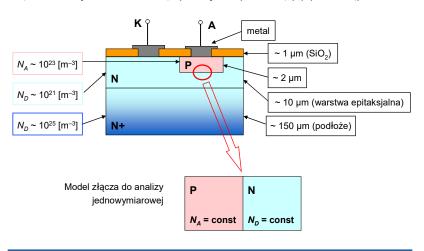
Elementy elektroniczne I – złącze P-N



Złącze P-N



Złącze P-N wykonane metodą epitaksjalno-planarną (epiplanarną)



Elementy elektroniczne I – złącze P-N

5

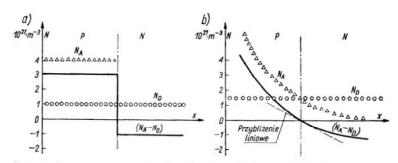


Złącze skokowe i liniowe



Efektywny rozkład koncentracji domieszek (decyduje o typie półprzewodnika):

 $(N_A - N_D)$



Rys. 3.7. Rozkład koncentracji domieszek w zlączu skokowym (a) i liniowym (b)

 $N(x) = N_A(x) - N_D \approx -ax$

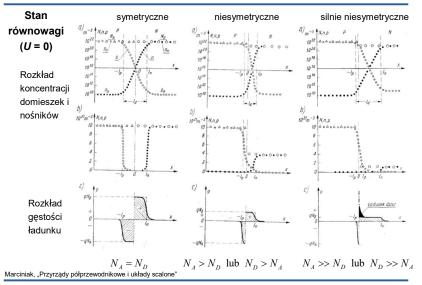
Marciniak, "Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone"

Elementy elektroniczne I – złącze P-N



Złącze skokowe





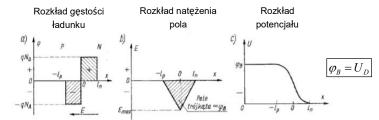
Elementy elektroniczne I – złącze P-N

7



Złącze skokowe symetryczne





 $l_d = l_p + l_n \quad$ – szerokość warstwy zaporowej

Marciniak, "Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone"

Stan równowagi (brak polaryzacji U = 0)

$$l_d = \sqrt{\frac{2\varepsilon_S}{a} \frac{N_D + N_A}{N_D N_A} q}$$

$$\varphi_B = U_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

Stan nierównowagi (napięcie polaryzacji $U \neq 0$)

$$l_d = \sqrt{\frac{2\varepsilon_S}{q} \frac{N_D + N_A}{N_D N_A} (\varphi_B - U)}$$

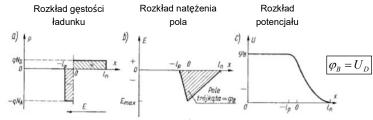
U=-U — dla kierunku zaporowego U=+U — dla kierunku przewodzenia

Elementy elektroniczne I – złącze P-N



Złącze skokowe niesymetryczne





 $l_d = l_p + l_n \quad$ – szerokość warstwy zaporowej

Marciniak, "Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone"

Stan równowagi (brak polaryzacji U = 0)

$$l_{d} \approx \sqrt{\frac{2\varepsilon_{S}}{q} \frac{1}{N_{D}} \varphi_{B}} \quad \text{dla} \quad N_{A} >> N_{D}, \quad l_{n} >> l_{p} \quad \textbf{P^{+}-N}$$

$$l_{d} \approx \sqrt{\frac{2\varepsilon_{S}}{q} \frac{1}{N_{A}} \varphi_{B}} \quad \text{dla} \quad N_{D} >> N_{A}, \quad l_{p} >> l_{n} \quad \textbf{N}^{+}\textbf{-P}$$

Elementy elektroniczne I – złącze P-N

c



Rozkład

gęstości ładunku

Rozkład natężenia

pola

Rozkład

potencjału

b) 4

c) + U

 $\varphi_{\scriptscriptstyle B} = U_{\scriptscriptstyle D}$

Złącze liniowe



Marciniak, "Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone"

$$N(x) = N_A(x) - N_D \approx -ax$$

$$l_{_{p}}=l_{_{n}}=l_{_{d}}$$
 / 2 — szerokość warstwy zaporowej

Stan równowagi (brak polaryzacji U = 0)

$$l_d \approx \sqrt[3]{\frac{12\varepsilon_S}{qa}\varphi_B}$$

$$\varphi_{B} = 2U_{T} \ln \frac{al_{d}}{2n_{i}}$$

Stan nierównowagi (napięcie polaryzacji *U* ≠ 0)

$$l_d \approx \sqrt[3]{\frac{12\varepsilon_S}{qa}(\varphi_B - U)}$$

 $U = -U \;\;$ – dla kierunku zaporowego

 $U=+U \;\;$ – dla kierunku przewodzenia

Elementy elektroniczne I – złącze P-N





Przybliżenie pierwsze

- pole elektryczne istnieje tylko w warstwie zaporowej (rezystancje obszarów obojętnych elektrycznie są równe zeru),
- pomija się zjawiska generacji-rekombinacji w warstwie zaporowej,
- · poziom wstrzykiwania nośników jest mały,
- pomija się zjawisko przebicia.

$$J_S = q \left(\frac{D_n n_{p0}}{L_n} + \frac{D_p p_{n0}}{L_p} \right) = q n_i^2 \left(\sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} \frac{1}{N_A} + \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \frac{1}{N_D} \right)$$

W przypadku złącza niesymetrycznego jeden ze składników można pominąć, np.:

dla
$$N_A >> N_D$$
: $J_S = q \frac{D_p p_{n0}}{L_p} = q n_i^2 \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \frac{1}{N_D}$

Elementy elektroniczne I – złącze P-N

11

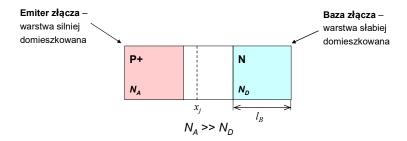


Złącze niesymetryczne



dla
$$N_A >> N_D$$
:
$$J_S = q \frac{D_p p_{n0}}{L_p} = q n_i^2 \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \frac{1}{N_D}$$

Charakterystyka I-V złącza niesymetrycznego jest określona właściwościami nośników mniejszościowych $(D_p, \, au_p)$ w warstwie słabiej domieszkowanej i koncentracją domieszek w tej warstwie.



Złącze z krótką bazą: $l_{\it B}$ < $L_{\it n}$

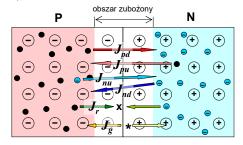
Elementy elektroniczne I – złącze P-N





Przybliżenie drugie

- uwzględnia się zjawiska generacji-rekombinacji w warstwie zaporowej przez złącze płyną dodatkowe prądy:
 - prąd generacji J_{g} ,
 - prąd rekombinacji J_r .



- Zmniejsza się ilość nośników większościowych (rekombinacja).
- Wzrasta liczba nośników mniejszościowych (generacja).

Elementy elektroniczne I – złącze P-N

13



Charakterystyka I-V złącza P-N



Przybliżenie drugie – polaryzacja zaporowa

- generacja przeważa nad rekombinacją.

$$J_{g} = \frac{1}{2} q \frac{n_{i}}{\tau} \sqrt{\frac{2\varepsilon_{s}}{q} \frac{N_{D} + N_{A}}{N_{D} N_{A}} (\varphi_{B} - U)}$$

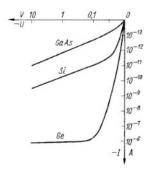
au– czas życia nośników mniejszościowych

Dla złącza niesymetrycznego ($N_A >> N_D$):

$$\frac{J_g}{J_S} = \frac{1}{2} \frac{N_D}{n_i} \frac{l_d}{L_p}$$

$$n_i \rightarrow J_g /$$

Marciniak, "Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone"



dla GaAs: $J_g > J_S$

dla Si: $J_g > J_S$

dla Ge: $J_{\scriptscriptstyle S} > J_{\scriptscriptstyle g}$





Przybliżenie drugie – polaryzacja w kierunku przewodzenia

rekombinacja przeważa nad generacją.

$$J_r = \frac{1}{2} q \frac{n_i}{\tau} l_d e^{U/2U_T}$$

τ – czas życia nośników mniejszościowych

Dla złącza niesymetrycznego ($N_A >> N_D$):

$$\frac{J_r}{J_d} = \frac{1}{2} \frac{N_D}{n_i} \frac{l_d}{L_p} e^{-U/2U_T}$$

dla
$$U \approx 0$$
: $\frac{J_r}{J_d} \approx \frac{J_g}{J_S}$



dla Ge: $J_d > J_r$ dla Si i GaAs: $J_r >> J_{rGe}$

Elementy elektroniczne I – złącze P-N

15



Charakterystyka I-V złącza P-N



Przybliżenie trzecie – zakres dużych prądów

- duży poziom wstrzykiwania nośników modulacja konduktywności półprzewodnika w obszarze bazy,
- pole elektryczne istnieje również poza obszarem zubożonym (ze względu na wzrost koncentracji nośników).

$$J \sim e^{U/2U_T}$$

Charakterystyka dla całego zakresu przewodzenia:

$$J \sim e^{U/\eta U_T}$$
 gdzie $1 \le \eta \le 2$

Dla Si: - zakres małych prądów: $\eta = 2$ (prąd rekombinacji)

- zakres średnich prądów: $\eta = 1 \; (\text{prąd dyfuzji})$ - zakres dużych prądów: $\eta = 2 \; (\text{duży poziom})$

wstrzykiwania)

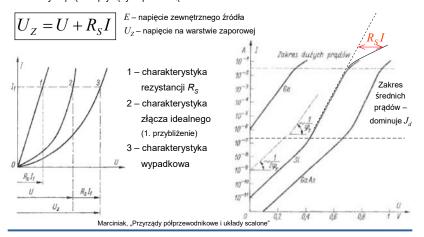
Elementy elektroniczne I – złącze P-N





Przybliżenie czwarte - rezystancja szeregowa

- rezystancja obszarów obojętnych oraz rezystancja styków i wyprowadzeń,
- dla dużych prądów płynących przez złącze.



Elementy elektroniczne I – złącze P-N

17



Charakterystyka I-V złącza P-N



Przybliżenie piąte

- przebicie złącza,
- złącze silnie domieszkowane.



Pomiar charakterystyki diody



Elementy elektroniczne I – złącze P-N

19



Parametry dynamiczne diody



Elementy elektroniczne I – złącze P-N



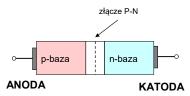
Dioda złączowa

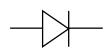


Dioda to złącze p-n zamknięte w obudowie.

Budowa diody:

Symbol diody:









Elementy elektroniczne I – dioda



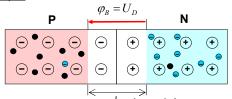
Pojemność złącza

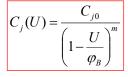


Pojemność złączowa – powstaje w obszarze zubożonym – dominuje przy <u>polaryzacji</u> zaporowej złącza

Dla spolaryzowanego złącza:

$$C_{j} = \frac{\varepsilon_{s} A}{l_{d}} = \frac{A}{2} \sqrt{\frac{2q\varepsilon_{s}}{(\varphi_{B} - U)} \frac{N_{D} N_{A}}{N_{D} + N_{A}}}$$





 $m = \frac{1}{2}$ – dla złączy skokowych $m = \frac{1}{3}$ – dla złączy liniowych



Dla złącza skokowego niesymetrycznego ($N_A >> N_D$):

$$C_j = A \sqrt{\frac{q \varepsilon_S N_D}{2(\varphi_B - U)}}$$

Pomiar pojemności złączowej pozwala określić koncentrację domieszki słabiej domieszkowanego obszaru (N_D).

Elementy elektroniczne I – dioda



Pojemność złącza



Pojemność dyfuzyjna – wynika z opóźnienia zmian napięcia względem zmian prądu – dominuje przy polaryzacji złącza w kierunku przewodzenia

$$C_d = \frac{dQ_D}{dU_D} = \tau \frac{dI_D}{dU_D} = \frac{I_D + I_0}{2U_T} \tau$$

au– czas życia nośników mniejszościowych

$$C_d = \frac{1}{2} g_d \tau$$

 $rac{1}{2}$ – około połowa ładunku dQ_D jest usuwana w skutek przepływu prądu rozładowania (usuwanie nośników z warstwy zaporowej oraz rekombinacja)

Podsumowanie:	kierunek zaporowy	kierunek przewodzenia
	$C_j > C_d$	$C_d >> C_j$
	$C_{j}(U) = \frac{C_{j0}}{\left(1 - \frac{U}{U}\right)^{m}}$	$C_d = \frac{1}{2} g_d \tau$
	$igg(arphi_Bigg)$ Związana jest ze zmianami ładunku w warstwie zaporowej.	Związana jest ze zmianami ładunku nadmiarowych nośników mniejszościowych w bazie złącza.

Elementy elektroniczne I – dioda

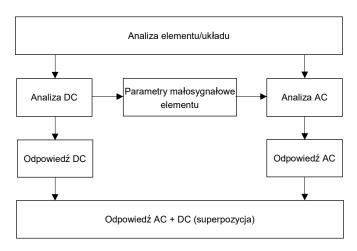


Modele diod





Algorytm analizy układu z elementem nieliniowym w zakresie małego sygnału.



Elementy elektroniczne I – dioda



Modele diod



Modele stałoprądowe – w warunkach pracy statycznej (przy stałych lub bardzo wolno zmieniających się napięciach i prądach)

 $R_U \\ I = I_0(e^{U/\eta U_T} - 1) \\ I_D = I_0 \\ \text{exp} \\ \frac{U}{\eta U_T} \\ - \text{dla zakresu przewodzenia} \\ \\ \text{Modele odcinkowo-liniowe:} \\ - \text{idealny zawór,} \\ - \text{z napięciem progowym,} \\ - \text{z rezystancją dynamiczną,} \\ - \text{z przebiciem } (\text{z/bez } r_d). \\ \\ \text{Modele uproszczone:} \\ - \text{dla zakresu przewodzenia} \\ - \text{dla zakresu zaporowego} \\ - \text{dla zakresu przewodzenia} \\ - \text{$

Elementy elektroniczne I – dioda

25



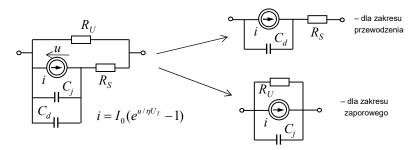
Modele diod



Modele zmiennoprądowe – w warunkach dynamicznych (przy szybkich zmianach napięciach)

Model nieliniowy (wielkosygnałowy):

Modele uproszczone:



Zjawiska dynamiczne są reprezentowane przez pojemności: złączową C_j i dyfuzyjną $C_{d^{\perp}}$

Elementy elektroniczne I – dioda

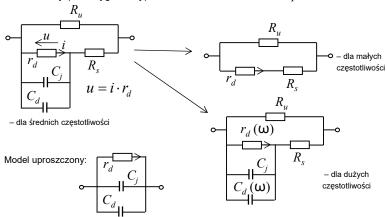


Modele diod



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Modele zmiennoprądowe} & -z \\ & z \\$

Model liniowy (małosygnałowy): $U_{\scriptscriptstyle m} < \frac{\kappa_{\scriptscriptstyle I}}{q}$



Elementy elektroniczne I – dioda